2011-2015年中国芯片设计 市场评估及投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司 www.cction.com

一、报告报价

《2011-2015年中国芯片设计市场评估及投资战略咨询报告》信息及时,资料详实,指导性强,具有独家,独到,独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势,获得优质客户信息,准确、全面、迅速了解目前行业发展动向,从而提升工作效率和效果,是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址:http://www.cction.com/report/201103/63287.html

报告价格:纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人: 李经理

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中国产业信息网发布的《2011-2015年中国芯片设计市场评估及投资战略咨询报告》共十一章。首先介绍了中国芯片设计行业的概念,接着分析了中国芯片设计行业发展环境,然后对中国芯片设计行业市场运行态势进行了重点分析,最后分析了中国芯片设计行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国芯片设计行业有个系统的了解或者想投资该行业,本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

- 第一章 2010-2011年全球芯片设计行业运行状况探析
- 第一节 2010-2011年全球芯片设计行业基本特点
- 一、市场繁荣带动产业加速发展
- 二、企业重组呈现强强联合趋势
- 第二节 2010-2011年全球芯片设计行业结构分析
- 一、全球芯片设计行业产业规模
- 二、全球芯片设计行业产业结构
- 第三节 全球主要国家和地区发展分析
- 一、美国芯片设计行业发展分析
- 二、日本芯片设计行业发展分析
- 三、台湾芯片设计行业发展分析
- 四、印度芯片设计行业发展分析

第四节 2011-2015年全球芯片设计业趋势探析

第二章 2010-2011年世界典型芯片设计企业运行分析

第一节 高通(QUALCOMM)

- 一、企业概况
- 二、经营动态分析
- 三、企业竞争力分析
- 四、未来发展战略分析
- 第二节博通(BROADCOM)
- 一、企业概况

- 二、2010-2011年经营动态分析
- 三、企业竞争力分析
- 四、未来发展战略分析
- 第三节 NVIDIA
- 一、企业概况
- 二、经营动态分析
- 三、企业竞争力分析
- 四、未来发展战略分析
- 第四节新帝(SANDISK)
- 一、企业概况
- 二、经营动态分析
- 三、企业竞争力分析
- 四、未来发展战略分析
- 第五节 AMD
- 一、企业概况
- 二、经营动态分析
- 三、企业竞争力分析
- 四、未来发展战略分析
- 第三章 2010-2011年中国芯片设计行业运行环境解析
- 第一节 国内宏观经济环境分析
- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2011年中国宏观经济发展预测分析
- 第二节 2010-2011年中国芯片设计行业政策法规环境分析
- 一、国货复进口政策
- 二、政府优先发展IC设计业政策
- 三、各地IC设计产业优惠政策
- 四、数字电视战略推进表
- 五、外汇管理体制的缺陷
- 第三节 2010-2011年中国芯片设计行业技术发展环境分析
- 一、芯片工艺流程
- 二、低功率芯片技术可能影响整个芯片设计流程

- 三、我国技术创新与知识产权
- 四、我国芯片设计技术最新进展

第四章 2010-2011年我国芯片设计行业运行新形势透析

- 第一节 2010-2011年中国芯片设计行业运行总况
- 一、行业规模不断扩大
- 二、行业质量稳步提高
- 三、产品结构极大丰富
- 四、原材料与生产设备配套问题
- 第二节2010-2011年中国芯片设计运行动态分析
- 一、产业持续快速发展,但增速呈逐年放缓趋势
- 二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇
- 三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品
- 第三节 2010-2011年中国芯片设计行业经济运行分析
- 一、2008-2010-2011年行业经济指标运行
- 二、芯片设计业进出口贸易现状
- 三、行业盈利能力与成长性分析

第四节2010-2011年中国芯片设计行业发展中存在的问题

- 一、企业规模问题分析
- 二、产业链问题分析
- 三、资金问题分析
- 四、人才问题分析
- 五、发展的建议与措施

第五章 2010-2011年中国芯片设计市场运行动态分析

- 第一节2010-2011年中国芯片设计市场发展分析
- 一、中国芯片设计市场消费规模分析
- 二、主要行业对芯片的需求统计分析
- 第二节2010-2011年中国芯片制造市场生产状况分析
- 一、芯片的产量分析
- 二、芯片的产能分析
- 三、产品生产结构分析
- 第三节2010-2011年中国芯片设计产业发展地区比较
- 一、长三角地区

- 二、珠三角地区
- 三、环渤海地区

第六章 2010-2011年中国芯片设计产品细分市场运行态势分析

第一节 2010-2011年中国芯片细分市场发展局势分析

- 一、生物芯片
- 二、通信芯片
- 三、显示芯片
- 四、数字电视芯片
- 五、标签芯片

第二节 电子芯片市场

- 一、电子芯片市场结构
- 二、电子芯片市场特点
- 三、电子芯片市场规模
- 四、2011-2015年电子芯片市场预测

第三节 通讯芯片市场

- 一、通讯芯片市场结构
- 二、通讯芯片市场特点
- 三、通讯芯片市场规模

第四节 汽车芯片市场

- 一、汽车芯片市场结构
- 二、汽车芯片市场特点
- 三、汽车芯片市场规模

四、2011-2015年汽车芯片市场预测

第五节 手机芯片市场

- 一、手机芯片市场结构
- 二、手机芯片市场特点
- 三、手机芯片市场规模

四、2011-2015年手机芯片市场预测

第六节 电视芯片市场

- 一、电视芯片市场结构
- 二、电视芯片市场特点
- 三、电视芯片市场规模

- 四、2011-2015年电视芯片市场预测
- 第七章 2010-2011年中国芯片设计业竞争产业竞争态势分析
- 第一节 2010-2011年中国芯片设计业竞争格局分析
- 一、国际芯片设计行业的竞争状况
- 二、我国芯片设计业的国际竞争力
- 三、外资企业进入国内市场的影响
- 四、IC设计企业面临的挑战分析
- 第二节 2010-2011年中国我国芯片设计业的竞争现状综述
- 一、我国芯片设计企业间竞争状况
- 二、潜在进入者的竞争威胁
- 三、供应商与客户议价能力
- 第三节 2010-2011年中国芯片设计业集中度分析
- 一、区域集中度分析
- 二、市场集中度分析
- 第四节 2010-2011年中国芯片设计业提升竞争力策略分析
- 第八章 2010-2011年中国芯片设计行业内优势企业财务分析
- 第一节 大唐微电子技术有限公司
- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析
- 第二节 大连路美芯片科技有限公司
- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析
- 第三节 上海华虹NEC电子有限公司
- 一、企业概况

- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第四节 上海蓝光科技有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第五节 福州瑞芯微电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第六节 有研半导体材料股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第七节 大连路美芯片科技有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析

- 六、企业成长能力分析
- 第九章 2010-2011年中国芯片设计相关产业运行分析
- 第一节 IC制造业
- 第二节 IC封装测试业
- 第三节 IC材料和设备行业
- 第四节 上游原材料
- 第十章 2011-2015年中国芯片设计行业前景预测与趋势分析
- 第一节 2011-2015年中国芯片业前景领域展望
- 一、节能芯片前景展望
- 二、电视芯片前景预测分析
- 三、手机多媒体芯片市场前景研究
- 四、TD芯片前景好转
- 第二节 2011-2015年中国芯片设计市场发展预测
- 一、2010-2011年中国芯片设计市场规模预测
- 二、细分市场规模预测
- 三、产业结构预测
- 四、销售模式:由提供芯片向提供整体解决方案转变
- 第十一章 2011-2015年中国芯片设计行业投资战略分析
- 第一节 2011-2015年中国芯片设计行业投资概况
- 一、芯片设计行业投资特性
- 二、芯片设计行业投资环境分析
- 第二节 2011-2015年中国芯片设计行业投资机会分析
- 一、台湾放行四家芯片商投资大陆
- 二、半导体芯片产业或成投资热点
- 三、应用芯片研究前景广阔
- 四、生物芯片投资时刻到来
- 第三节 2011-2015年中国芯片设计行业投资风险预警
- 一、市场竞争风险
- 二、政策性风险
- 三、技术风险
- 四、进入退出风险
- 第四节 投资建议

图表目录:(部分)

图表: 2007-2012全球UWB芯片市场规模

图表:2007-2015年印度芯片设计企业数量及增长趋势

图表:2006-2010年国内生产总值

图表:2006-2010年居民消费价格涨跌幅度

图表:2010年居民消费价格比上年涨跌幅度(%)

图表:2006-2010年年末国家外汇储备

图表: 2006-2010年财政收入

图表:2006-2010年全社会固定资产投资

图表:2010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度(亿元)

图表:2010年固定资产投资新增主要生产能力

图表:2010年房地产开发和销售主要指标完成情况

图表: 1999-2009年我国集成电路芯片产量变动轨迹 单位: 万片

图表:1999-2009年集成电路及芯片产量变动轨迹单位:万片

图表:2009年中国手机芯片市场产品结构

图表:2009年中国手机芯片市场产品结构

图表:2011-2015年电子到导体市场预测

图表:2010-2015我国通讯芯片市场规模及增长率

图表:2010-2015我国汽车芯片销售收入及增长率预测

图表:2011-2015年中国手机芯片市场规模及增长预测

图表:2009年中国液晶电视芯片市场应用结构

图表:2004-2009年中国液晶电视芯片市场销售额规模及增长

图表:2010-2011年中国集成电路制造业区域集中度情况

图表:2009年中国芯片市场集中度

图表:大唐微电子技术有限公司主要经济指标走势图

图表:大唐微电子技术有限公司经营收入走势图

图表:大唐微电子技术有限公司盈利指标走势图

图表:大唐微电子技术有限公司负债情况图

图表:大唐微电子技术有限公司负债指标走势图

图表:大唐微电子技术有限公司运营能力指标走势图

图表:大唐微电子技术有限公司成长能力指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司主要经济指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司经营收入走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司盈利指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司负债情况图

图表:大连路美芯片科技有限公司负债指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司运营能力指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司成长能力指标走势图

图表:上海华虹NEC电子有限公司主要经济指标走势图

图表:上海华虹NEC电子有限公司经营收入走势图

图表:上海华虹NEC电子有限公司盈利指标走势图

图表:上海华虹NEC电子有限公司负债情况图

图表:上海华虹NEC电子有限公司负债指标走势图

图表:上海华虹NEC电子有限公司运营能力指标走势图

图表:上海华虹NEC电子有限公司成长能力指标走势图

图表:上海蓝光科技有限公司主要经济指标走势图

图表:上海蓝光科技有限公司经营收入走势图

图表:上海蓝光科技有限公司盈利指标走势图

图表:上海蓝光科技有限公司负债情况图

图表:上海蓝光科技有限公司负债指标走势图

图表:上海蓝光科技有限公司运营能力指标走势图

图表:上海蓝光科技有限公司成长能力指标走势图

图表:福州瑞芯微电子有限公司主要经济指标走势图

图表:福州瑞芯微电子有限公司经营收入走势图

图表:福州瑞芯微电子有限公司盈利指标走势图

图表:福州瑞芯微电子有限公司负债情况图

图表:福州瑞芯微电子有限公司负债指标走势图

图表:福州瑞芯微电子有限公司运营能力指标走势图

图表:福州瑞芯微电子有限公司成长能力指标走势图

图表:有研半导体材料股份有限公司主要经济指标走势图

图表:有研半导体材料股份有限公司经营收入走势图

图表:有研半导体材料股份有限公司盈利指标走势图

图表:有研半导体材料股份有限公司负债情况图

图表:有研半导体材料股份有限公司负债指标走势图

图表:有研半导体材料股份有限公司运营能力指标走势图

图表:有研半导体材料股份有限公司成长能力指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司主要经济指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司经营收入走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司盈利指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司负债情况图

图表:大连路美芯片科技有限公司负债指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司运营能力指标走势图

图表:大连路美芯片科技有限公司成长能力指标走势图

图表:2005-2009年中国集成电路市场销售额规模及增长

图表:2010-2011年中国集成电路市场应用结构预测

图表:2004-2009年中国集成电路产业销售收入规模及增长

图表:2009年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长

图表:LED产业链投资规模估算

图表:略……

更多图表见报告正文

详细请访问: http://www.cction.com/report/201103/63287.html